Soixantième année. - N ° 155 C Samedi 15 et dimanche 16 août 2026

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « C »

Annonce n° 3469

42 – LOIRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Dépôt des comptes des sociétés

885 310 425 RCS Saint Etienne.
TECHNOVA.
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Adresse du siège social : 2, Allée Nicolas Copernic, Parc d'Activité Stelytec, 42400 Saint-Chamond.
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31 décembre 2025.